

## 『中小企業間の異業種連携強化で競争力強化』

### (セラミック＋ガラス封止による複合材開発)

弊社はこの度、電子部品向け気密端子を製造販売している江東電気株式会社（東京都台東区）と技術・業務提携を行い、両社のコア技術である乾式プレスによるセラミックスの精密成型品（もしくは加工品）にガラス封止等を行う複合材製品を手掛け始めました。ミリ波帯向けの電波吸収セラミックスを採用したLID材、単層キャップ、ケースへのガラス封止部品等、大手電子部品メーカー様や通信機器メーカー様からの具体的引合いもあり、多様なニーズに応えるべく準備を進めております。

現状これらの製品のようにセラミック製造からパッケージまで行えるのは、設備等の関係から大手の一部メーカーのみでありましたが、中小企業同士の協力により品質面だけでなく、コスト、納期面でもメリットを出せるとして期待しております。

現在は既存取引先様である電子部品業界のアプローチ、情報収集が中心ですが今後は医療、分析、計測器といった新たな業種業界への可能性も探っております。

お問合せ先：(株)ウイセラ 東京営業所

東京都千代田区麴町5-7-2

TEL：03-3556-2806

FAX：03-3556-2723

担当：栗林・相良